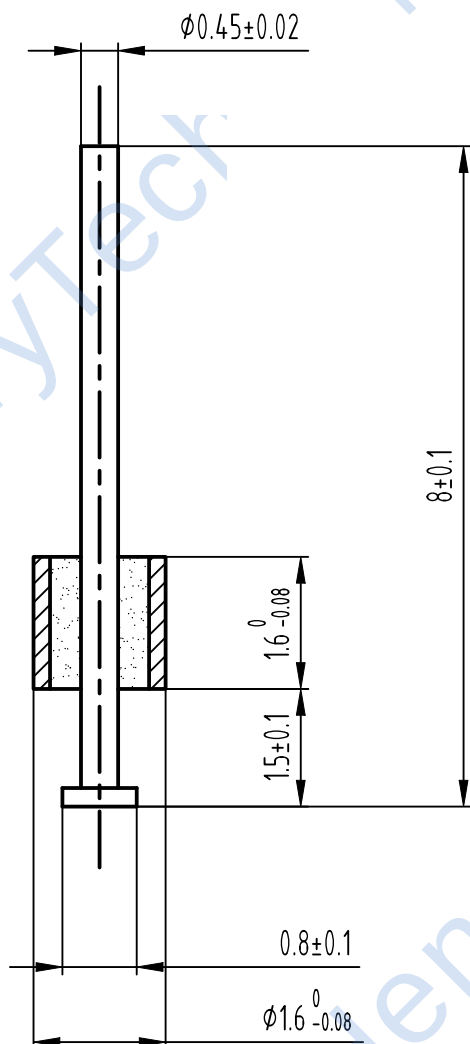




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000M\Omega @ 500V$
2. 介电耐压： $\geq 300V$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/S$
4. 使用寿命： $\geq 500$ 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$
6. 镀层厚度： $\geq 1.27 \mu m$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

|    |    |       |     |    |             |                                                                                                                                            |    |  |
|----|----|-------|-----|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
|    |    |       |     |    | 装<br>配<br>图 | HN-DC1616-0.45(8-1.5)-T0.8                                                                                                                 |    |  |
|    |    |       |     |    |             | 成都恒利泰科技有限公司                                                                                                                                |    |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 |             | 图样标记                                                                                                                                       |    |  |
| 设计 | M。 |       | 标准化 |    |             | 重量                                                                                                                                         | 比例 |  |
|    |    |       |     |    |             | 11:1                                                                                                                                       |    |  |
| 审核 |    |       |     |    | 共 页         |                                                                                                                                            |    |  |
| 工艺 |    |       | 日期  |    | 第 页         |                                                                                                                                            |    |  |
|    |    |       |     |    |             |  成都恒利泰科技有限公司<br>Chengdu HenryTech Technology co., Ltd |    |  |